



# NEDA nSTD Writer

## 开发手册



A Light and Intelligent Solution

# NEDA nSTD Writer

## 开发手册

©2021, Nornion, Co. Ltd.

All rights reserved.

First Printing, September 2024

Document Number: NL-003-01 Rev. D

# 目录

## 1 开始

NEDA nSTD Writer 是什么 .....	1-1
开发环境说明.....	1-2
nSTD.dll .....	1-3
创建 Visual Studio 项目工程.....	1-4

## 2 手册

命名空间.....	2-1
nSTD 类 .....	2-2
初始化和标志位 .....	2-3
内置数据结构.....	2-4
创建和写入 STDF 的流程.....	2-5
方法详细介绍.....	2-6

# 1 开始

---

- NEDA nSTD Writer 是什么.
- 开发环境说明.
- nSTD.dll.
- 创建 Visual Studio 新项目工程

# NEDA nSTD Writer 是什么？

NEDA nSTD Writer (nstd.dll) 是一个 STDF 创建控件，可以用来生成 STDF 文件，此控件主要应用于 Windows 平台测试机上，可供测试机环境软件生成 STDF 测试数据。阅读此文档时，需要您对 STDF 的基本记录有一些了解。

我们提供过了一个用 nSTD 创建 STDF 的完整的 Visual Studio (C#)工程，请下载参考。

## 开发环境说明

### 开发语言和环境:

- Microsoft .NET 4.0 或者以上.
- Visual Studio 2017 或者更高版本.
- 支持.NET 环境下的编程语言 C#, VB, C++等.

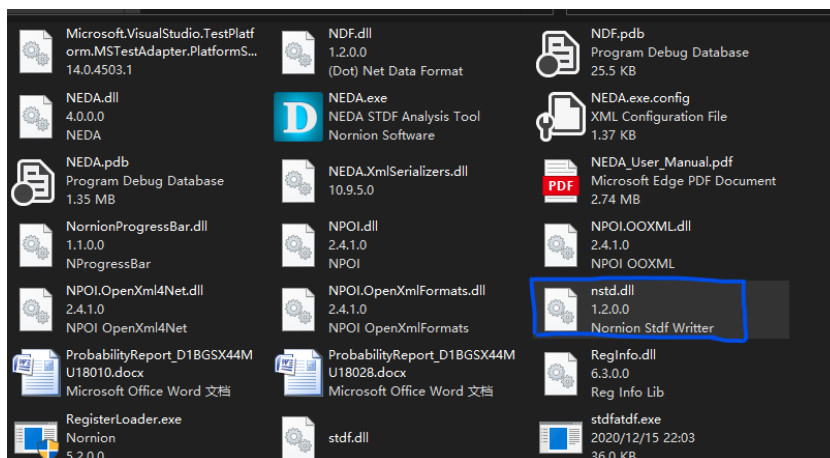
### NEDA 控件环境:

- 需要安装 NEDA Desktop Edition 最新版本并具有有效授权 (可以申请 1 个月的试用授权来开发或者学习)

## nSTD.dll

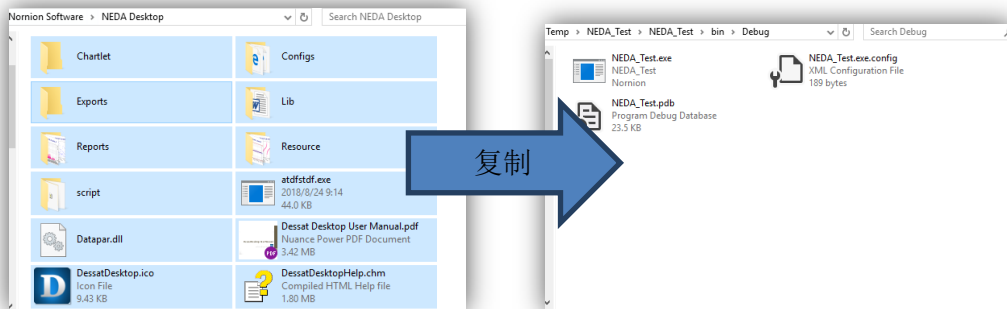
在安装好 NEDA Desktop Edition STDF 分析工具之后，你可以在安装目录下找到 nstd.dll，这个就是我们需要的 NEDA nSTD Writer 控件，我们可以用它来做二次开发，通过它把测试数据写入 STDF 文件。

如：C://Program Files(x86)/Nornion Software/NEDA Desktop/

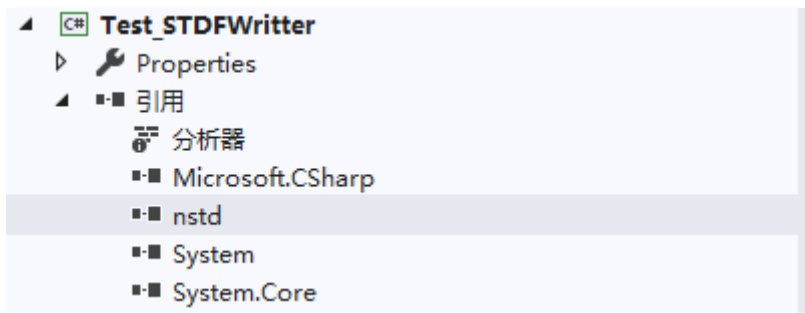


## 创建 Visual Studio 项目工程

创建一个 Visual Studio 新项目，并把 NEDA Desktop Edition 安装目录下的所有文件复制到新建工程的 bin/Debug 目录下。



在项目中添加对 nstd.dll 的引用



# 2 手册

---

- 命名空间.
- nstd 类.
- 初始化和标志位
- 内置数据结构
- 创建和写入 STDF 的流程
- 方法详细介绍

## 命名空间

引入对 `nstd.dll` 的引用后，我们的 `nstd` 类在 `Nornion` 命名空间里面。

```
string file = "c:\\temp\\sample.std";
```

```
nstd std = new nstd(file);
```

## nstd 类

其中类 `nstd` 就是我们需要调用的主要的类，用 `nstd` 类完成我们把测试数据写入 STDF 的操作

## 初始化和标志位

`Bool ErrorFlag`, `string errorMsg`: 这是一个重要的 `flag`，每次操作之后需要检查是否被置位 (`ErrorFlag=true`), 如果被置位表示操作过程中有异常发生，错误信息保存在 `errorMsg` 中。

我们主要的操作有 2 个：初始化和解析，所以在初始化和解析之后都需要检查 `ErrorFlag`。

在我们创建 `nstd` 对象后，在开始写入 STDF 之前，需要初始化一下 `nstd` 对象，并检查标志位，只有初始化成功后才能开始 STDF 写入操作

```
if (std.InitFile())
```

```
{
```

```
    //向 STDF 写入数据的所有操作
```

```
}
```

## 内置数据结构

为了便于在二次开发的时候从客户编程环境向 `nSTD` 对象传递数据，我们定了一些数据存储对象，这里简单介绍一下这些对象的作用和使用。

1. **Header**: 用于存储 STDF 头信息的所有字段，并传给 `nSTD` 完成开批操作。在 `StartLot()` 的时候使用

构造函数: `public Header(List<byte> SiteNumList)`，在创建 `Header` 对象的时候，需要把 `Site` 的 `List` 传入。

属性: `byte STAT_NUM` 测试头号，默认 `STAT_NUM=1`

`char MODE_COD` Mode Code，默认为一个白空格

`char RTST_COD` Retest Code，默认为一个白空格

`char PROT_COD` Protect Code，默认为一个白空格

`UInt16 BURN_TIM` 老化时间，默认 `65535`，一般不需要设置

`char CMOD_COD` Command Code，默认为一个白空格



**string LOT\_ID** 生产的批次号，一般放客户批次号，**必须设置**  
**string PART\_TYP** 产品型号，设置为 Device Name, **必须设置**  
**string NODE\_NAM** 测试机编号，测试机的具体**编号**，**必须设置**  
**string TSTR\_TYP** 测试机型号，比如 J750/UltraFlex/HP93K/DimondX  
**string JOB\_NAM** 测试程序名，**必须设置**  
**string JOB\_REV** 测试程序版本  
**string SBLOT\_ID** 子批号，一般放工厂批次号  
**string OPER\_NAM** 操作员工号  
**string EXEC\_TYP** 测试机系统类型，比如 SmarTest/IGXL/Unison/Image  
**string EXEC\_TYP** 测试机系统环境的版本  
**string TEST\_CODE** Test Code, 放一些编码表示当前是哪个测试环节，如 FT, RT1, QC1  
**string TST\_TEMP** 测试温度

下面还有一些字符串类型的字段，这里就不一一解释了

**USER\_TXT, AUX\_FILE,PKG\_TYP, FAMLY\_ID, DATE\_COD, FACIL\_ID, FLOOR\_ID, PROC\_ID, OPER\_FRQ, SPEC\_NAM, SPEC\_REV, FLOW\_ID, SETUP\_ID, DSGN\_REV, ENG\_ID, ROM\_COD, SERL\_NUM, SUPR\_NAM**

还有一些其他和硬件相关的字段需要注意的，这些都是用来存储相关硬件的编号和类型的。

**HAND\_TYP, HAND\_ID, CARD\_TYP, CARD\_ID, LOAD\_TYP, LOAD\_ID, DIB\_TYP, DIB\_ID, CABL\_TYP, CABL\_ID, CONT\_TYP, CONT\_ID, LASR\_TYP, LASR\_ID, EXTR\_TYP, EXTR\_ID**

2. **Pin**: 用于存储 Pin Definition 的数据，以便传入 nSTD 写入 STDF 的 PMR，这个在 MPR（多 Pin 测试记录）解析的时候会被调用。

属性: **UInt16 PinIndex** Pin 的索引，这个需要是唯一的索引

**UInt16 PinType** Pin 的类型，这个测试机软件自定义的数字，用于区别不同类型硬件资源

**String ChanNum** Device Pin 对应的测试机硬件资源的 Channel 编号

**String PinName** Device 的 Pin 脚的名称

**Byte HEAD\_NUM** 测试头号

**Byte SITE\_NUM** 测试工位号

3. **PinGroup**: 用于存储 Pin Group 数据，并传入 nSTD 写入 STDF, PinGroup 不是必要信息

属性:

**String GroupName** 组名称, 比如 PowerPins, DigitalPins 等

**List<UInt16> PinIndexList** 组所包含的 Pin 的 Index 的 list

4. **PartResult**: 每个 Die/Unit 测试后的结果信息, 包含 HBin, SBin, X, Y 坐标等, 在 EndPart() 的时候使用

属性:

**Byte HEAD\_NUM** 测试头号, 默认为 1

**Bool PassFlag** 这个 Die/Unit 测试是 Pass 还是 Fail, 默认是 True (Pass)

**UInt16 HARD\_BIN** Hardware Bin 编号, 当前这个 Die/Unit 被分到哪个硬件 Bin

**UInt16 SOFT\_BIN** Software Bin 编号, 当前 Die/Unit 被分到哪个软件 Bin

**Int16 X\_COORD** 当前 Die 的 X 坐标, Wafer Sort 的时候需要设置

**Int16 Y\_COORD** 当前 Die 的 Y 坐标, Wafer Sort 的时候需要设置

**UInt32 TEST\_T** 当前 Die/Unit 的测试时间信息, (单位毫秒)

**String PART\_ID** 当前 Die/Unit 的测试序列号

**String PART\_TXT** 当前 Die/Unit 的额外信息, 一般存储 DIE ID

5. **ParaTest**: 参数测试项对应的数据结构, 它和 sParaTest 是一对。在测试项结果第一次写入 STDF 是需要指定 Limit 和 Unit 信息, 再次写入的时候就不需要了 (用 sParaTest)。

属性:

**Byte HEAD\_NUM** 测试头号, 默认为 1

**UInt TEST\_NUM** 测试项编号, 不同测试项的 TEST\_NUM 必须不一样, 否则会导致解析系统混乱

**Bool PassFlag** 测试项结果是否 Pass, 这个信息不是很重要, 可以不指定, 一般分析软件可以通过 Spec Limit 来判断最终的 fail

**Double RESULT** 测试结果的值, 必须赋值

**String TEST\_TXT** 测试项的名称。如果在这里面需要包含测试函数名称, 请遵循这个格式:  
**Test\_Name <> Test\_Function**

**Double LO\_LIMIT** 测试下限, 如果没有下限可以不指定

**Double HI\_LIMIT** 测试上线, 如果没有上限可以不指定

**String UNITS** 测试项数值的单位, 如 mV, uA, ohm, dB, VOLTS, KHz 等, 前面的系数必须遵循下面的规则: **T (Tera), G (Giga), M (Mega 兆), K (kilo 千), m (mili 毫), u (micro 微), n (nano 纳), p (Pico 皮)**

6. **sParaTest**: Short ParaTest, 短的参数测试项信息, 省略了 Limit 和 Unit 信息

属性: TEST\_NUM, HEAD\_NUM, PassFlag, RESULT, TEST\_TXT

7. **FuncTest**: 数字测试项的结果, 数字测试项可以存储比较详细的 Digital 结果, 但是一般使用的时候只是放 Pass/Fail, 用来表示 Pattern 执行是否 pass。

属性:

Byte HEAD\_NUM 测试头号, 默认 1

UInt32 TEST\_NUM 测试项编号, 请保证 TEST\_NUM 的唯一, 即不同测试项有不同的 TEST\_NUM

Bool PassFlag: Pass/Fail flag, 默认 true(pass), 测试项 fail 的时候需要设置为 false

String VECT\_NAM Vector Name, Pattern 的名称

String TIME\_SET Timing set 的名称

String TEST\_TXT 测试项名称, 如果在这里面需要包含测试函数名称, 请遵循这个格式:  
Test\_Name <> Test\_Function

8. **MultiPinTest**: 多 Pin 测试项, 这种测试项结果类似于 Parametric 测试项, 但是 MultiPinTest 的一个测试项中包含多个 Pin 的结果(多个测试结果), 但是用同样的 Limit 和 Unit。

**Note:** 这个在当前大型测试机中 (HP93K,UltraFlex) 中用的比较多。当今很多芯片多达几百个甚至上千个 pin 脚。在测试 Leakage 的时候, 一般都是很多 pin 同时测试的, Spec limit 也一样。所以一个测试项测完时, 每个 pin 都会有一个测量结果。

属性:

Byte HEAD\_NUM 测试头号, 默认为 1

UInt32 TEST\_NUM 测试项编号, 不同测试项请用不同的 TEST\_NUM

Bool PassFlag 测试结果 Pass 还是 fail, 一般不需要设置

Double[] ResultArray 测试结果的数组, 每个 pin 一个测试结果

UInt16[] PinIndexArray PinIndex 的数组, PinIndex 是 Pin 对象的 Index, 必须和 ResultArray 数组一一对应

String TEST\_TXT 测试项名称, 如果需要包含测试函数名称: Test\_Name <> Test\_Function

Double LO\_LIMIT 测试项的下限, 如果没有可以不设置

Double HI\_LIMIT 测试项的上限, 如果没有, 可以不设置

String UNITS 测试结果的单位, 参看 ParaTest 的 UNITS

9. **sMultiPinTest**: Short MultiPinTest, 短的 MultiPinTest 结构, 省略了 Limit, Unit 和 PinIndexArray 信息

属性: TEST\_NUM, HEAD\_NUM, PassFlag, ResultArray, TEST\_TXT

10. **Bin**: 用于存储 HBin 和 SBin 数据, 用于在 STDF 末尾写入 Summary 信息, 需要为每个 Site 的每个 Bin 写入一条信息。nSTD 会自动为每个 Bin 创建一个 All Site 的数据并写入

属性:

Byte HEAD_NUM	测试头号, 默认为 1
Byte SITE_NUM	工位号
UInt16 BIN_NUM	Bin 的号码
UInt32 BIN_CNT	Bin 的数量
Char BIN_PF	用以区别当前 Bin 是 Pass Bin 还是 Fail Bin, 请使用 'P' 和 'F'
String BIN_NAM	Bin 的名称, 如 GOOD, DC_FAIL, Digital_FAIL 等

11. **TestCount**: 用于在 STDF 末尾写入 Summary 的测试项数量统计信息, 每个 site 的每个测试项需要一条信息, nSTD 会自动为每个测试项创建一个 All Site 的数据并写入

属性:

Byte HEAD_NUM	测试头号
Byte SITE_NUM	工位号
Char TEST_TYP	测试项的类型: 'P'- Parametric, 'F'- Function, 'M'- MultiPin
UInt32 TEST_NUM	测试项编号
UInt32 EXEC_CNT	执行过当前测试项的 Unit 的数量
UInt32 FAIL_CNT	Fail 过当前测试项的 Unit 的数量
String TEST_NAM	测试项名
String SEQ_NAM	Sequence Name, 可选

12. **PartCount**: 记录每个 site 的测试数量信息, 每个 site 一条记录, nStd 会自动添加一个 All Site 的记录

Byte HEAD_NUM	测试头号
byte SITE_NUM	测试工位号
UInt32 PART_CNT	当前工位的测试总数, <b>必须设置</b>
UInt32 RTST_CNT	当前工位的复测的数量
UInt32 ABRT_CNT	当前工位每个完成测试的数量, 可以不设置
UInt32 GOOD_CNT	当前工位的好品数量, <b>必须设置</b>
UInt32 FUNC_CNT	当前工位的 Fail 在 Function 测试的数量, 可以不设置

13. **WaferConfig**: 存放 Wafer 的相关信息，在 Start Wafer 的时候写入 STDF

Byte	HEAD_NUM	测试头号，默认 1
String	WAFER_ID	Wafer ID 必须设置
Float	WAFR_SIZ	Wafer Size
Float	DIE_HT	Die 高度
Float	DIE_WID	Die 宽度
Byte	WF_UNITS	0 – unknown, 1 – inches, 2 – centimeter, 3 – millimeter
Char	WF_FLAT	U – Up, D – Down, L – Left, R – Right
Int16	CENTER_X	中心 Die X (一般不需要设置)
Int16	CENTER_Y	中心 Die Y (一般不需要设置)
Char	POS_X	X 增加的方向，一般为 R, 也可以不设置
Char	POS_Y	Y 增加的方向，一般为 D, 也可以不设置

14. **WaferResult**: 存放 Wafer 结果相关的信息，在 End Wafer 的时候会被写入 STDF。

Byte	HEAD_NUM	测试头号，默认 1
UInt32	PART_CNT	当前 wafer 的 die 总数量，必须设置
UInt32	RTST_CNT	当前 wafer 的复测数量
UInt32	ABRT_CNT	Abort 数量，测试中断数量
UInt32	GOOD_CNT	良品数量，必须设置
UInt32	FUNC_CNT	Function fail 的数量
String	WAFER_ID	Wafer ID, 必须设置
String	FABWF_ID	Fab Wafer ID
String	FRAME_ID	框架编号
String	MASK_ID	MASK 编号
String	USR_DESC	用户自定义的描述
String	EXC_DESC	系统描述

## 创建和写入 STDF 的流程

STDF 是一种结构化的数据，这里需要开发者对于芯片测试和测试数据有一定的了解，才能更加准确地写入相应的数据。这里简单介绍一些芯片测试数据的相关知识。

STDF 的一个文件一般情况对应于一个 LOT，一个 lot 中可能包含多片 Wafer (一般 25 片)，一片 wafer 又包含很多颗 Unit，每个 Unit 的数据又包含很多个测试项的数据。

所以用 nSTD 创建和写入 STDF 的流程如下 (其中蓝色部分需要循环执行, 每个 Unit/Die 执行一次)

**Start Lot -> [Start Wafer] -> Start Part -> Write Data -> End Part -> [End Wafer] -> End Lot**

注: 其中 Start Wafer 和 End Wafer 在 FT 的数据中是不需要的

## 方法详细介绍

### 1. 创建 nSTD 对象

调用构造函数的时候传入将要创建的 STDF 文件的详细路径。

```
nstd std = new nstd(file);
```

紧跟着需要用 InitFile()方法来检验是否创建 STDF 文件成功, 如果不成功可以显示 ErrorMsg 的错误信息。

```
if (std.InitFile())
{
    //所有操作
}
else
{
    Label1.Text = std.ErrorMsg;//显示错误信息
}
```

### 2. 开批操作

调用 StartLot()方法来实现开批操作, 同时通过 Header 对象把所需要写入的信息传如 nSTD。详细信息请参考 Header 对象的介绍。

```
std.StartLot(new Header(new List<byte>() { 0, 1, 2, 3 })
{
    STAT_NUM = 1,
    HEAD_NUM = 1,
    LOT_ID = "xLOT",
    PART_TYP="XP669901",
    FACIL_ID="Nornion",
    JOB_NAM = "FT_QS_XP669901_A01",
    NODE_NAM="J750-01",
    //... Any MIR/SDR fields you want to set ...
});
```

写入 Pin Definition 信息，把 Pin Map 的相关信息写入 STDF，记得 PinIndex 唯一，在 MultiPinTest 数据中会使用到 PinIndex 信息。

```
std.WritePinMaps(new List<Pin>()
{
    new Pin(){PinIndex=1, PinName="VDD", PinType=100, ChanNum="101", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=0},
    new Pin(){PinIndex=2, PinName="VDD", PinType=100, ChanNum="102", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=1},
    new Pin(){PinIndex=3, PinName="VDD", PinType=100, ChanNum="103", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=2},
    new Pin(){PinIndex=4, PinName="VDD", PinType=100, ChanNum="104", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=3},
    new Pin(){PinIndex=5, PinName="SCLK", PinType=200, ChanNum="201", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=0},
    new Pin(){PinIndex=6, PinName="SCLK", PinType=200, ChanNum="202", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=1},
    new Pin(){PinIndex=7, PinName="SCLK", PinType=200, ChanNum="203", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=2},
    new Pin(){PinIndex=8, PinName="SCLK", PinType=200, ChanNum="204", HEAD_NUM=1, SITE_NUM=3},
});
```

### 3. 开始一片新的 Wafer, StartWafer()

对于 Wafer Sort 的数据，在每一片 Wafer 测试开始前需要调用一下 StartWafer()函数来写入一些 wafer 相关的信息，在每片 Wafer 测试结束之后，需要调用 EndWafer()来结束当前 Wafer 的数据。

Start Wafer 的时候需要传入 WaferConfig 对象，这里面的信息很多，但是一般最重要的是指定 Wafer ID 即可，Wafer Flat 信息最好也指定一下。

```
std.StartWafer(new WaferConfig()
{
    HEAD_NUM = 1,
    WAFER_ID = "WFSAMPLE.1",
    WF_FLAT = 'D',
});
```

### 4. 写入一颗 Unit 的测试数据 (在程序中循环为每颗 Unit 执行下面 3 个步骤)

- 1) 开始一颗 Unit,用 StartPart()函数，把 Site 号作为参数传入

```
std.StartPart(0);
```

- 2) 写入数据，通过下面 5 中数据写入函数写入相应的数据。其中 WriteParaTestResult()和

WriteShortParaTestResult()为一对，WriteMultiPinTestResult()和

WriteShortMulitPinTestResult()为一对。每个测试项都需要

```

std.WriteParaTestResult(0, new ParaTest(){TEST_NUM = 1001, TEST_TXT = "IVDD_LP", HEAD_NUM = 1, RESULT =
34.598, UNITS = "uA", LO_LIMIT = 20.000, HI_LIMIT = 60.000});

std.WriteFuncTestResult(0, new FuncTest() { TEST_NUM = 5000, HEAD_NUM=1, PassFlag=true, VECT_NAM =
"MIPI_Functional", TIME_SET = "Digital_Timing", TEST_TXT = "MIPI Test", });

std.WriteMultiPinTestResult(0, new MultiPinTest() { TEST_NUM = 1004, TEST_TXT = "IIL", PassFlag=true, ResultArray =
new double[] {42.567, 38.345 }, PinIndexArray= new UInt16[] { 5, 10 }, LO_LIMIT=30.0, HI_LIMIT=210.0, UNITS="uA"});

std.WriteShortParaTestResult(1, new sParaTest(){TEST_NUM = 1002,TEST_TXT = "RF_Gain", RESULT = 12.4,});

std.WriteShortMultiPinTestResult(2, new sMultiPinTest() { TEST_NUM = 1004, TEST_TXT = "IIL", ResultArray = new
double[] { 42.567, 38.345 } });

```

**注：**在每个测试项第一次写入的时候需要设置Limit和Unit等信息，后续只需要用WriteMultiPinTestResult()和WriteShortMultiPinTestResult ( ) 写测试结果而不需要Limit和Unit信息。另外HEAD\_NUM值默认为1，如果不是多个测试头的测试机，HEAD\_NUM不需要指定。PassFlag默认为True，一般也可以不用设置。

3) 结束一个Unit，调用EndPart()方法，把PartResult对象数据传入

```
std.EndPart(2, new PartResult(){ HARD_BIN = 1, SOFT_BIN = 1, PassFlag = false, PART_ID = "3", TEST_T = 561,});
```

5. 结束Wafer, EndWafer(), End Wafer操作需要传入WaferResult对象，把Wafer的测试数量结果写入STDF, 这里面最重要的是Wafer ID, PAFT\_CNT (总数量) 和GOOD\_CNT (良品数量) .

```

std.EndWafer(new WaferResult()
{
    HEAD_NUM = 1,
    PART_CNT = 1000,
    GOOD_CNT = 989,
    WAFER_ID = "WFSAMPLE.1",
});

```



6. 写入**Summary**信息，在STDF的末尾都会有Summary信息相关记录，所以可以从STDF中恢复/转出Summary信息。Summary中包含Hardware Bin, Software Bin和Test Count信息。另外还有Part Count信息（不用于Summary）

```
//HBin
```

```
std.WriteHBins(new List<Bin>())
{
    //Site0
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 1, BIN_PF='P', BIN_NAM="Good", BIN_CNT=997},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 2, BIN_PF='F', BIN_NAM="Continuity", BIN_CNT=5},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 3, BIN_NAM="DC_Fail", BIN_CNT=12},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 4, BIN_NAM="RF_Fail", BIN_CNT=3},
};
```

```
//SBIN
```

```
std.WriteSBins(new List<Bin>())
{
    //Site0
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 1, BIN_PF='P', BIN_NAM="Good", BIN_CNT=997},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 201, BIN_NAM="OS_Open", BIN_CNT=1},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 202, BIN_NAM="OS_Short", BIN_CNT=2},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 301, BIN_NAM="IVDD_Typ", BIN_CNT=5},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 302, BIN_NAM="SCLK_IIL", BIN_CNT=1},
    new Bin(){ SITE_NUM = 0, HEAD_NUM =1,BIN_NUM = 303, BIN_NAM="SDATA_IIL", BIN_CNT=6},
};
```

```
//Test Count
```

```
std.WriteTestCounts(new List<TestCount>())
{
    //Site 0
    new TestCount(){ SITE_NUM=0, HEAD_NUM = 1, TEST_NUM =1001, TEST_NAM="IVDD_LP", TEST_TYP='P',
EXEC_CNT=1000, FAIL_CNT=3},
    new TestCount(){ SITE_NUM=0, TEST_NUM =1002, TEST_NAM="RF_Gain", TEST_TYP='P', EXEC_CNT=997,
FAIL_CNT=3},
    new TestCount(){ SITE_NUM=0, TEST_NUM =1003, TEST_NAM="Noise Figure", TEST_TYP='P', EXEC_CNT=987,
FAIL_CNT=2},
    new TestCount(){ SITE_NUM=0, TEST_NUM =5000, TEST_NAM="MIPI_Functional", TEST_TYP='F',
```

```
EXEC_CNT=985, FAIL_CNT=1},
    new TestCount(){ SITE_NUM=0, TEST_NUM =1004, TEST_NAM="IIL", TEST_TYP='M', EXEC_CNT=976,
    FAIL_CNT=1},
};
```

```
//Part Count
```

```
std.WritePartCounts(new List<PartCount>()
{
    new PartCount(){SITE_NUM=0, HEAD_NUM = 1, PART_CNT=1000, GOOD_CNT=997, RTST_CNT=0},
    new PartCount(){SITE_NUM=1, PART_CNT=1000, GOOD_CNT=987, RTST_CNT=0},
    new PartCount(){SITE_NUM=2, PART_CNT=1000, GOOD_CNT=657, RTST_CNT=0},
    new PartCount(){SITE_NUM=3, PART_CNT=1000, GOOD_CNT=999, RTST_CNT=0},
});
```

## 7. 结批，EndLot()结批并关闭 STDF 文件

```
std.EndLot();
```

注：STDF 写入完成后记得调用 Dispose()函数释放 nSTD 对象。

```
std.Dispose();
```

### 注意项：

应用程序

生成

生成事件

调试

资源

服务

设置

引用路径

签名

安全性

发布

代码分析

配置(C): 活动(Debug) 平台(M): 活动(Any CPU)

常规

条件编译和符号(Y):

定义 DEBUG 常数(U)

定义 TRACE 常数(T)

目标平台(G): Any CPU

首选 32 位(P) → 不要勾选

允许不安全代码(F)

优化编码(Z)

错误和警告

警告级别(A): 4

取消显示警告(S):

将警告视为错误

无(N)

所有(L)

特定警告(I):